

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG ,2006.

C

COPYRIGHT

-

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

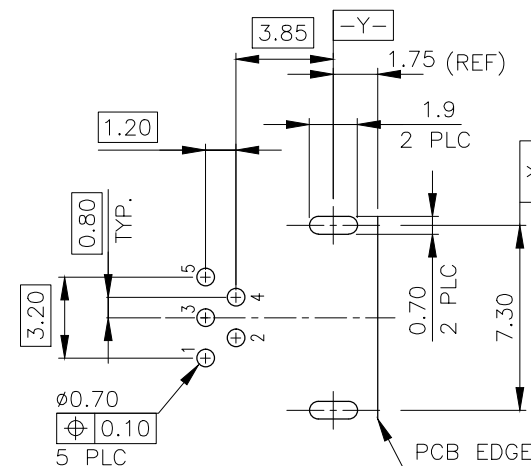
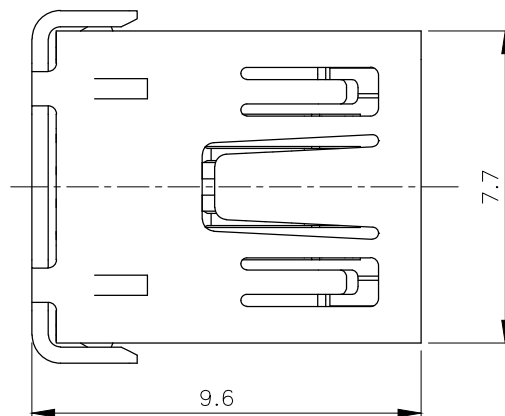
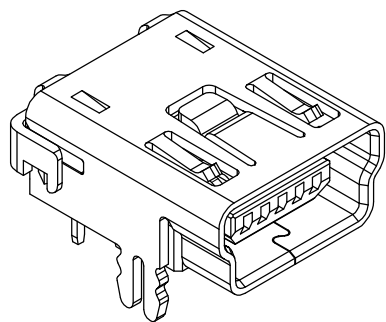
B2

REVISED (ECR-14-017863, 14-019268)

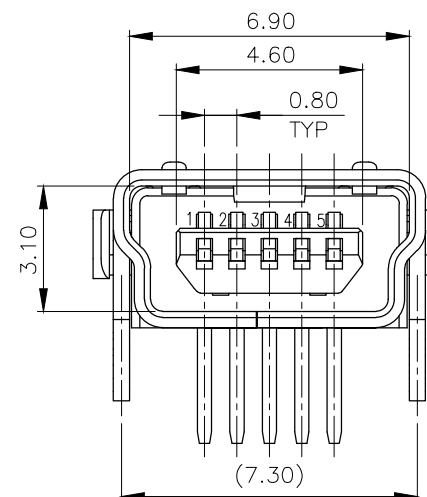
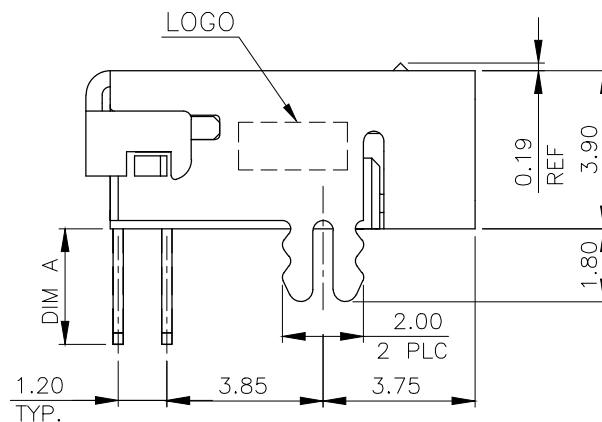
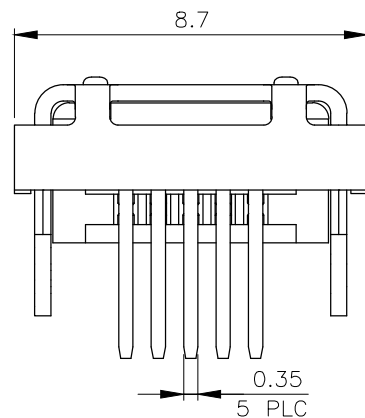
05DEC14

SC

HL



RECOMMENDED PCB LAYOUT (THICKNESS: 1.6MM)
(DIMENSION TOLERANCE: 1 PLC: ± 0.1 2PLC: ± 0.05)



3.25		PBT	1-1734510-1
2.55		PBT	1734510-3
2.85		PA9T	1734510-2
2.85		PBT	1734510-1
DIM A		HOUSING MATERIAL	PART NUMBER

NOTE:

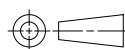
- MATERIAL:
HOUSING: (SEE TABLE) WITH 30% GF, UL 94V-0, COLOR BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, THICKNESS: 0.25mm.
SHIELD: PHOSPHOR BRONZE, THICKNESS: 0.40mm.
- FINISH:
CONTACT: GOLD FLASH OVER
0.762um [30u"] MIN. PALLADIUM-NICKEL PLATED ON CONTACT AREA,
2.54um [100u"] MIN. MATTE TIN PLATED ON SOLDER TAILS,
1.27um [50u"] MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER.
SHIELD: 0.762um [30u"] MIN. MATTE TIN OVER 1.27um [50u"] MIN. Ni.
UNDERPLATED ALL OVER.

- WAVE SOLDER CAPABLE TO 240°C. PER TE SPEC 109-202, CONDITION A.
 WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER TE SPEC 109-202, CONDITION B.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

MM



MATERIAL

SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± 0.5
1 PLC	± 0.35
2 PLC	± 0.25
3 PLC	± 0.15
4 PLC	± 0.1
ANGLES	$\pm 3^\circ$

FINISH

SEE NOTE

DWN S. CHIEN 20JAN2009

CHK S. CHIEN 20JAN2009

APVD W. KODAMA 20JAN2009

PRODUCT SPEC

108-57062

QUALIFICATION TEST REPORT

501-57070

WEIGHT 0.62 GRAMS

CUSTOMER DRAWING

NAME

MINI USB CONN., RCPT R/A, DIP, B TYPE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1734510

SCALE

SHEET

1 of 2

REV B2

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG ,2006.

©

COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
DW

DIST

REVISIONS

P

LTR

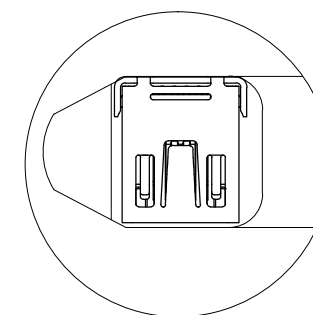
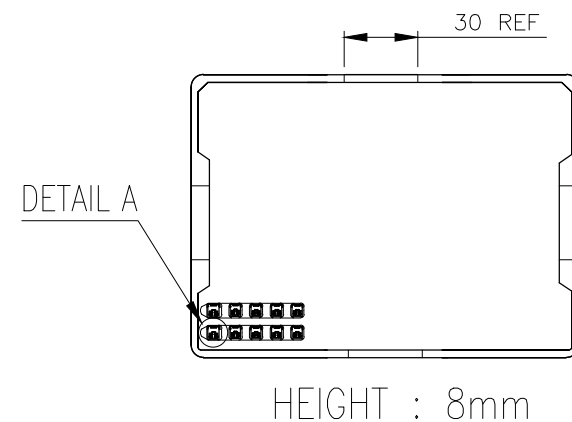
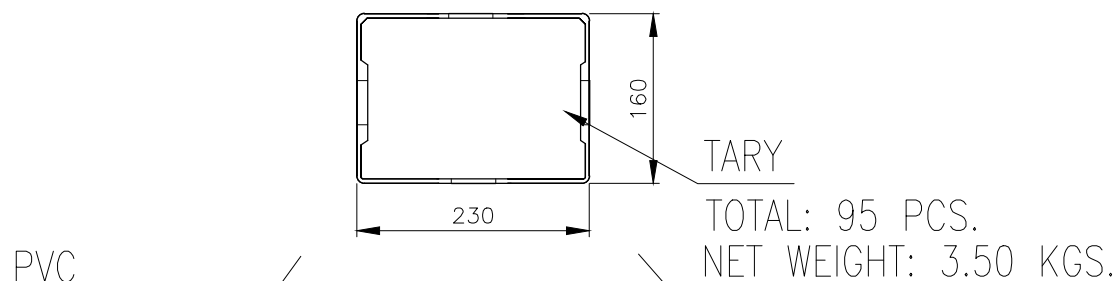
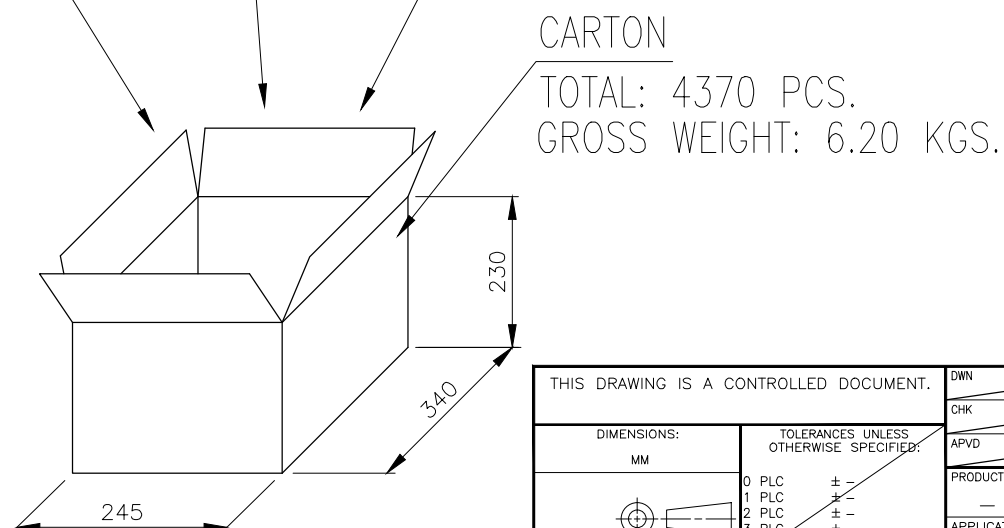
DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1.

DETAIL A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

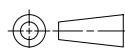
APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

MM

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -

MATERIAL

FINISH



TE Connectivity

NAME

MINI USB CONN., RCPT R/A, DIP, B TYPE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1734510

SCALE

SHEET

2 OF 2

REV

B2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9